東芝電界効果トランジスタ　シリコンNチャネルMOS形 (π−MOSVI)

2SK3569

○ スイッチングレギュレータ用

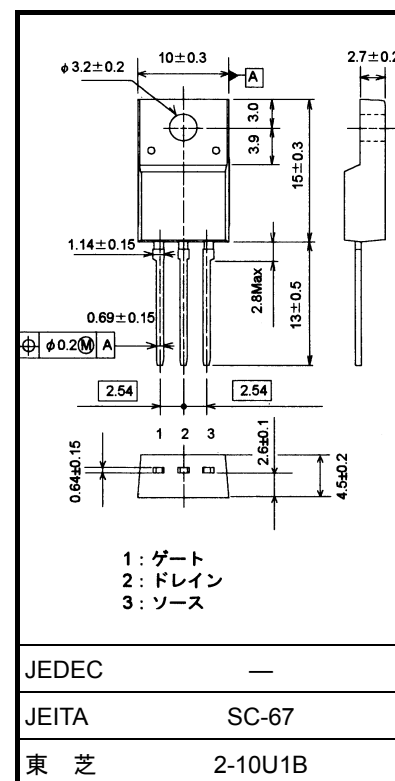
単位: mm

- オン抵抗が低い。　: $R_{DS\ (ON)}$ = 0.54 Ω (標準)
- 順方向伝達アドミタンスが高い。: $|Y_{fs}|$ = 8.5 S (標準)
- 漏れ電流が低い。　: I_{DSS} = 100 μA (最大) (V_{DS} = 600 V)
- 取り扱いが簡単な、エンハンスメントタイプです。
  : V_{th} = 2.0~4.0 V (V_{DS} = 10 V, I_D = 1 mA)

JEDEC	―
JEITA	SC-67
東　芝	2-10U1B

質量: 1.7 g (標準)

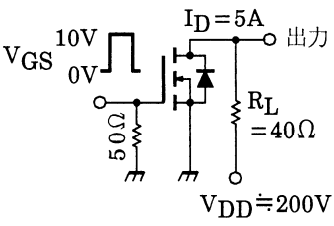
絶対最大定格 (Ta = 25°C)

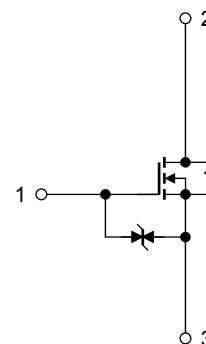
項　目		記　号	定　格	単位
ドレイン・ソース間電圧		V_{DSS}	600	V
ドレイン・ゲート間電圧(R_{GS}=20 kΩ)		V_{DGR}	600	V
ゲート・ソース間電圧		V_{GSS}	±30	V
ドレイン電流	DC (注 1)	I_D	10	A
	パルス (注 1)	I_{DP}	40	A
許容損失 (Tc=25°C)		P_D	45	W
アバランシェエネルギー(単発) (注 2)		E_{AS}	363	mJ
アバランシェ電流		I_{AR}	10	A
アバランシェエネルギー(連続) (注 3)		E_{AR}	4.5	mJ
チャネル温度		T_{ch}	150	°C
保存温度		T_{stg}	−55～150	°C

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

熱抵抗特性

項　目	記　号	絶対最大定格	単位
チャネル・ケース間熱抵抗	$R_{th\ (ch-c)}$	2.78	°C / W
チャネル・外気間熱抵抗	$R_{th\ (ch-a)}$	62.5	°C / W

注 1: チャネル温度が 150°Cを超えることのない放熱条件でご使用ください。

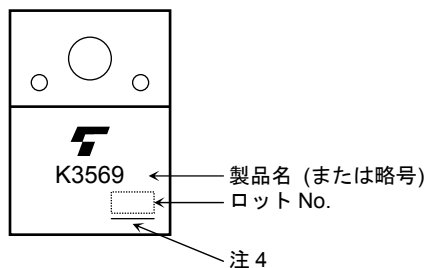
注 2: アバランシェエネルギー (単発) 印加条件
V_{DD} = 90V、T_{ch} = 25°C (初期)、L = 6.36mH、R_G = 25Ω、I_{AR} = 10A

注 3: 連続印加の際、パルス幅は製品のチャネル温度によって制限されます。

この製品は MOS 構造です。取り扱いの際には、静電気にご注意ください。

電気的特性 (Ta = 25℃)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	V_{GS} = ±25 V, V_{DS} = 0 V	—	—	±10	μA
ゲート・ソース間降伏電圧	$V_{(BR) GSS}$	I_G = ±10 μA, V_{DS} = 0 V	±30	—	—	V
ドレインしゃ断電流	I_{DSS}	V_{DS} = 600 V, V_{GS} = 0 V	—	—	100	μA
ドレイン・ソース間降伏電圧	$V_{(BR) DSS}$	I_D = 10 mA, V_{GS} = 0 V	600	—	—	V
ゲートしきい値電圧	V_{th}	V_{DS} = 10 V, I_D = 1 mA	2.0	—	4.0	V
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS (ON)}$	V_{GS} = 10 V, I_D = 5 A	—	0.54	0.75	Ω
順方向伝達アドミタンス	$\|Y_{fs}\|$	V_{DS} = 10 V, I_D = 5 A	2.4	8.5	—	S
入力容量	C_{iss}	V_{DS} = 25V, V_{GS} = 0 V, f = 1 MHz	—	1500	—	pF
帰還容量	C_{rss}		—	15	—	
出力容量	C_{oss}		—	180	—	
スイッチング時間 上昇時間	t_r	V_{GS} 10V 0V, I_D = 5A 出力, 50Ω, R_L = 40Ω, V_{DD} ≒ 200V, Duty ≦ 1%, t_w = 10 μs	—	22	—	ns
スイッチング時間 ターンオン時間	t_{on}		—	50	—	
スイッチング時間 下降時間	t_f		—	36	—	
スイッチング時間 ターンオフ時間	t_{off}		—	180	—	
ゲート入力電荷量	Q_g	V_{DD} ≒ 400 V, V_{GS} = 10 V, I_D = 10 A	—	42	—	nC
ゲート・ソース間電荷量	Q_{gs}		—	23	—	
ゲート・ドレイン間電荷量	Q_{gd}		—	19	—	

ソース・ドレイン間の定格と電気的特性 (Ta = 25℃)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
ドレイン逆電流 (連続) (注 1)	I_{DR}	—	—	—	10	A
ドレイン逆電流 (パルス) (注 1)	I_{DRP}	—	—	—	40	A
順方向電圧 (ダイオード)	V_{DSF}	I_{DR} = 10 A, V_{GS} = 0 V	—	—	−1.7	V
逆回復時間	t_{rr}	I_{DR} = 10 A, V_{GS} = 0 V, dI_{DR} / dt = 100 A/μs	—	1300	—	ns
逆回復電荷量	Q_{rr}		—	16	—	μC

現品表示

注 4: ロット No.の下線は、製品ラベルに記載される表示を識別するものです。
下線なし: [[Pb]]/INCLUDES > MCV
下線あり: [[G]]/RoHS COMPATIBLE or [[G]]/RoHS [[Pb]]

本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。RoHS 指令とは、「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 (RoHS) に関する 2003 年 1 月 27 日付けの欧州議会および欧州理事会の指令 (EU 指令 2002/95/EC)」のことです。

$I_D – V_{DS}$
ソース接地
Tc = 25°C
パルス測定
6
5.3
5.1
10,8
5
4.8
4.6
4.4
4.2
V_{GS} = 4V
ドレイン電流 I_D (A)
ドレイン･ソース間電圧 V_{DS} (V)

$I_D – V_{DS}$
ソース接地
Tc = 25°C
パルス測定
10
8
6
5.5
5.25
5
4.75
4.5
V_{GS} = 4 V
ドレイン電流 I_D (A)
ドレイン･ソース間電圧 V_{DS} (V)

$I_D – V_{GS}$
ソース接地
V_{DS} = 20 V
パルス測定
Tc = −55°C
100
25
ドレイン電流 I_D (A)
ゲート･ソース間電圧 V_{GS} (V)

$V_{DS} – V_{GS}$
ソース接地
Tc = 25°C
パルス測定
I_D = 10 A
5
2.5
ドレイン･ソース間電圧 V_{DS} (V)
ゲート･ソース間電圧 V_{GS} (V)

$|Y_{fs}| – I_D$
ソース接地
V_{DS} = 20 V
パルス測定
Tc = −55°C
25
100
順方向伝達アドミタンス $|Y_{fs}|$ (S)
ドレイン電流 I_D (A)

$R_{DS (ON)} – I_D$
ソース接地
Tc = 25°C
パルス測定
V_{GS} = 10 V、15V
ドレイン･ソース間オン抵抗 $R_{DS (ON)}$ (Ω)
ドレイン電流 I_D (A)

RDS (ON) – Tc
ソース接地
VGS = 10 V
パルス測定
ID = 10A
5A
2.5A
VGS = 10 V
ドレイン･ソース間オン抵抗 RDS (ON) (Ω)
ケース温度 Tc (°C)

IDR – VDS
ソース接地
Tc = 25°C
パルス測定
10
5
3
1
VGS = 0, −1 V
ドレイン逆電流 IDR (A)
ドレイン･ソース間電圧 VDS (V)

静電容量 – VDS
Ciss
Coss
Crss
ソース接地
VGS = 0 V
f = 1 MHz
Tc = 25°C
静電容量 C (pF)
ドレイン･ソース間電圧 VDS (V)

Vth – Tc
ソース接地
VDS = 10 V
ID = 1 mA
パルス測定
ゲートしきい値電圧 Vth (V)
ケース温度 Tc (°C)

PD – Tc
許容損失 PD (W)
ケース温度 Tc (°C)

ダイナミック入出力特性
VDS
VDD = 100 V
400
200
VGS
ソース接地
ID = 10 A
Tc = 25°C
パルス測定
ドレイン･ソース間電圧 VDS (V)
ゲート･ソース間電圧 VGS (V)
ゲート入力電荷量 Qg (nC)

$R_G = 25\ \Omega$
$V_{DD} = 90$ V, L = 6.36mH

$$E_{AS} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \cdot \left(\frac{B_{VDSS}}{B_{VDSS} - V_{DD}} \right)$$

製品取り扱い上のお願い

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）または本資料に個別に記載されている用途に使用されることが意図されています。本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれます。本資料に個別に記載されている場合を除き、本製品を特定用途に使用しないでください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。